EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01019771

PUBLICATION DATE

23-01-89

APPLICATION DATE

15-07-87

APPLICATION NUMBER

62176120

APPLICANT: FUJI ELECTRIC CO LTD;

INVENTOR:

UENO KATSUNORI;

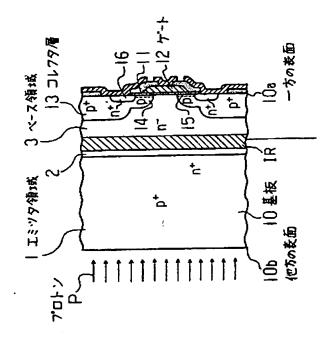
INT.CL.

H01L 29/78 H01L 29/68

TITLE

INSULATED-GATE BIPOLAR

TRANSISTOR



ABSTRACT :

PURPOSE: To shorten the turn-off time, to widen the device operating frequency range, and to minimize the increase in ON resistance by a method wherein protons are so projected on the substrate surface opposite to the other mounted with a field effect transistor that they may land in the bipolar transistor region.

CONSTITUTION: Incorporated into the surface 10a of a substrate 10 are a bipolar transistor collector layer 13, field effect transistor source layer 16, channel-forming layer 14, gate oxide film 11, and gate 12. Protons P first arrive at at the substrate 10 on its surface 10b so that they may not affect a field effect transistor. Deposited from the surface 10b are a 400~500µm-thick strongly p-type emitter region 1, several µm-thick strongly n-type buffer layer 2, and 50-100 jum-thick high-resistance, weakly n-type base region 3. Protons are set to have a range of 400~500µm in silicon so that the proton irradiation range IR may terminate in a region, hatched in the figure, nearer to the emitter region 1 in the base region 3.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-19771

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号 1-8422-5F 母公開 昭和64年(1989)1月23日

H 01 L 29/78 29/68 3 2 1

J -8422-5F 8526-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称 絶縁ゲート形パイポーラトランジスタ

②特 願 昭62-176120

❷出 願 昭62(1987)7月15日

社内

砂発明者 上 野

膀典

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

⑪出 顋 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

20代理人 弁理士 山口 巌

明相書

1. 発明の名称 絶縁ゲート形パイポーラトランジ スタ

2. 特許請求の範囲

2) 特許額求の範囲第1項記載のトランジスタにお

いて、 プロトンがその 飛程を パイポーラトランジスタの ベース 領域内のエミッタ 領域寄りの 範囲に 入れるように 服射されたことを 特依とする 治 縁ゲート形 パイポーラトランジスタ。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は絶縁ゲート形パイポーラトランジスタないしはMOSゲート形パイポーラトランジスタと呼ばれるパイポーラトランジスタと電界効果トランジスタとが一体化されたトランジスタに関する。

〔従来の技術〕

よく知られているように、一般にバイポーラトランジスタは低出力インピーダンスであるが入力インピーダンスも低い問題があり、逆に電界効果トランジスタは高入力インピーダンスであるが出ゲート形パイポーラトランジスタは両様トランジスタのもつかかる欠点を補うように両種トランジスタを一体化して高入力インピーダンスでかつ低

特問昭64-19771(2)

出力インピーダンスのトランジスタとしたもので ある。このため、 パイポーラトランジスタとして は縦形のものを用い、破縦形のバイポーラトラン ジスタのベース領観を構成する一方の導電形の高 抵抗領域を一方の側に、 パイポーラトランジスタ のエミック領域を構成する高温度の他方の導電形 の領域を他方の側に備えた基板の一方の表面側か ら、バイボーラトランジスタの低方の耳覚形のコ レクタ層と、核安面上に設けられた絶縁ゲートに より制御される電界効果トランジスタとを作り込 むことによって、パイポーラトランジスタと電界 効果トランジスタとを一体化し、かつ電界効果ト ランジスタの電波をパイポーラトランジスタのベ - ス 領 組に住入して 抜 拄 入 電 施 に よ り バ イ ボ ー う トランジスタを制御するようにする。第2回はこ の絶様ゲート形パイポーラトランジスタの構成例 を示すものである。

男 2 図において、基板 10内は強い p 形のエミック 領域 1 と強い n 形のバッファ 層 2 と高低抗性で n 形のベース領域 3 とに大きく分割されている。

- 3 -

ゲート娘子 G に 電圧が掛かってないときチャネル形成層14の表面にチャネルは形成されず、 従ってバイポーラトランジスタ は非導速状態にあるが、ソース端子 S に対して正のゲート電圧がゲート端子 G に掛けられると、チャネル形成層14のゲート

ベース領域 3 には図の上側にあたる券板10の一方 の表面個から強いり形でコレクタ暦13がベース領 域3の表面側をまわりから囲むように拡散されて おり、このコレクタ届13, ベース領域 3 およびエ ミッタ領域1が1個の桜形の papバイポーラトラ ンジスタを構成している。さらに基板10のこの一 方の表面側には、コレクタ用13と連続したり形の ウエルない しはチャネル形成層 14、およびコレク 夕暦 1 3 内に強い n 形で拡散されたソース暦 1 6 が、 いずれもベース領域3の一方の安国側をまわりか ら囲むように作り込まれている。またこの基板10 の一方の表面上には確いゲート酸化膜11とさらに その上にゲート12が設けられており、ゲート12に 電圧が与えられたときにゲート酸化膜11の下面の チャネル形成層 14の 表面にチャネル15が形成され るようになっている。n形のソース層16,p形の チャネル形成層14およびn形のベース領域3はそ の上のゲート酸化腺11およびゲート12と L 個の n チャネル電界効果トランジスタを構成し、上記の 内の元来はバイポーラトランジスタ用のベース領

敵化製11との界面にはチャネル15が形成され、ソ - ス層16とドレイン領域であるベース領域 3 との 間が導通状態になって、チャネル15を介してソー ス層 16からキャリア。今の場合は電子がベース領 娘3に往入される。このキャリア往入によりベー ス領域3の抵抗がやや下がると、これに応じてエ ミッタ領観1、 バッファ暦2および ベース領域 3 からなるダイオードが導通し、エミッタ領域1か らキャリアつまり正孔がベース領域3に往入され、 これらによってベース領域がいわゆる伝導度変調 を受けて低抵抗状態になるので、コレクタ層13. ベース領域3およびエミッタ領域1からなるパイ ポーラトランジスタが低いオン抵抗で導通する。 この第2図に示された絶縁ゲート形パイポーラ トランジスタは、高入力インピーダンスの絶縁ゲ ートにより低いオン抵抗のパイポーラトランジス タを電圧駆動できるが、そのターンオフ時間が電 界効果トランジスタやと比べてかなり長い欠点が ある。これはパイポーラトランジスタがオン状態 のときそのベース領観3内が電子と正孔からなる

キャリアで充満されており、ゲート電圧を切って 電界効果トランジスタをオフさせてベース領域 3 ヘのチャネル15を介する電子の住入を願っても、 ベース領域内のキャリアが急には減少せず、 しか も電子がベース領域 3 からエミッタ領域 1 に 佐れ 込んで情滅する際に、逆にエミッタ領域 1 からべ ース領域 3 への正孔の追加的な往入を引き起こす からである。

各い値が被少してじまうので、脳射後に 300~400 でのアニール処理が必要になる (A. Mogro-Campero 他: (BBE Blec. Dev. Lett. Vol. EDL-6, No.5, p224,1985 を参照) が、これによってゲート酸化 膜 11の膜質が変わって動作しまい値がぼらついた り、その動作信頼性が低下する問題がある。

また、ライフタイムキラー原子の導入および放射被限射の両方ともトランジスタのオン抵抗を増加させる問題がある。これは再結合中心を導入することによりベース領域内での伝導度変調が起こりにくくなるためであって、放射線限射によるオン抵抗の増大の方がライフタイムキラー原子の導入によるよりも大きい(B. J. Baliga他: Traes. Elec. Dev.. Vol. ED-24. No.6. p685. 1977 およびR. O. Carlson 他: Traes. Elec. Dev.. ED-24. No.8. p1103, 1977 を参照).

本発明はかかる問題点を解情して、放射線照射によりターンオフ時間を短槍しても電界効果トランジスタ部の特性が悪化せず、またこれによるオン抵抗の上昇を少なく抑えることができる絶縁が

を抗滅させる。

(発明が解決しようとする問題点)

一方、放射線圏射は上と比べて、制御性や再現性が良好でその導入時に高温処理が不要などの利息があって注目されているが、これも絶縁ゲート形パイポーラトランジスタの場合そのゲート酸に対する影響の問題があり、電界効果トランジスタの特性が放射線圏射により変化を受ける。例えば、これにより電界効果トランジスタの動作し

- 8 -

- ト形パイポーラトランジスタを得ることを目的 とする。

(問題点を解決するための手段)

この目的は本発明によれば、捻縁ゲート形パイポーラトランジスタの基板の電界効果トランジスタの基板の電界効果トランジスタが作り込まれたとは反対側の面からプロトンをその飛程がパイポーラトランジスタ部のベース領域内に入るように限計することによって連成される

(作用)

特開昭G4-19771(4)

ゲート形パイポーラトランジスタのベース領域内 に飛程が入るような加速電圧で付勢されたプロト ンを絶様ゲート形パイポーラトランジスタに当て ることにより、ベース領域内に集中して結晶ひず みを発生させ、これによる探いトラップ単位を再 枯合中心として電子と正孔からなるキャリアを描 獲済滅させる。この際プロトン線は上記の構成に いうように、絶様ゲート形パイポーラトランジス タの基板の電界効果トランジスタが作り込まれて いるとは反対側の面から照射されるので、プロト ン線は電界効果トランジスタを適り抜けることが なく、従ってそのゲート酸化膜11等がプロトン線 により影響されて電界効果トランジスクの特性が 悪化するおそれがない。 プロトン線により結晶ひ ずみを無中して惹き起こさせる範囲としては、ベ - ス領域中でもエミッタ領域寄りの範囲が望まし い。ベース領域の電界効果トランジスタ寄りの部 分は電界効果トランジスタのチャネルから注入さ れるキャリアが引き金となって伝導度変調を生じ る上での重要な役割りを果たすから、この部分に

- 11 -

以下、第1回を参照しなから本発明の実施例を 説明する。同回向にはプロトンPの照射を受ける 挑縁ゲート形パイポーラトランジスタが第2回と は異なる姿勢で示されており、同回向にはこれに 対応してシリコン結晶内のプロトン密度OPとその 照射による結晶ひずみの密度Odが結晶内の深さ d の関数として示されている。

総録ゲート形パイポーラトランジスタの基板10の一方の表面10。の個には、前述のようにパイポーラトランジスタ用のコレクタ層13や電界効果14.ゲートランジスタ用のソース層16、チャネル形成層14.ゲート酸化酸11およびゲート12が作り込まれるとくに変わる面10。 付い、でロトンPの駆射はこの一方の表面10。付いに与える影響をなくすよう、基板10のにはこのプロトン取射側である一方の表面10を側がられる。 基板10内にはこのプロトン取射側である一方の表面10を側がら、タ関域1、数m程度の厚みの強い n 形のパッファ層

このように本発明によれば、プロトンのもつ特質を利用して電界効果トランスタに影響を持捉することなくベース領域内に 集中して基板を情捉する トラップ 単位を作り込む ことができ、またベース 領域内の 伝導皮変調上の 重要 な場所から離れてこのトラップ 単位を作り込む ことによりバイポーラトランジスタのオン抵抗の 増大を最低にすることによって

(実施例)

-12-

2 および50~100 mの厚みの高抵抗性の弱い n 形のベース領域 3 が重なっており、 約述のように プロトンの脳射範囲IRをベース 領域 3 内のエミッタ領域 1 寄りの図のハッチングされた範囲とするのが望ましいので、 プロトンのシリコン内の飛程 Pを 400~500 mとする要があり、 このためのプロトンの加速電圧は 7 ~ 8 MeV である。

特問昭64-19771(5)

トランジスタが作り込まれている側から照射したときそのゲート酸化膜等が悪影響を受ける原原因したある。本発明の場合、プロトン照射は基板の他方の変面10b側からするので、電界効果トランスタがこれに影響されることはもちろんなく、飛程Fより深い範囲で結晶ひずみ密度Ddが急激に減少するので、ベース領域3内の電界効果トランスタ部からのキャリア注入に基づく伝導度変調作用が主に生じる一方の変面10b側の範囲に対するプロトン照射の影響も非常に少なくてすむ。

一方、基板の他方の表面10b 側のエミッタ領域
1 やパッファ層 2 については、第 1 図向からわかるようにプロトン解射の影響をかなり受けることになる。しかし、幸いエミッタ領域 1 は強いり形の高電源度領域であるから、結晶ひずみがかなりの密度で選生してもその導電度に対する影響は無できる程度に過ぎない。またパッファ層 2 についても強い n 形で、元来エミッタ領域 1 からべっス領域 3 への正孔注入を抑制するように 0.1 ~ 0.2 のの低低抗に形成される層であるから、これも

本発明を実施した絶縁ゲート形パイポーラトランジスタは、1000 V 程度の耐圧と数十 A の電波容量をもつ中容量トランジスタとして構成でき、過常のパイポーラトランジスタと比較して絶縁ゲート形特有の高入力インピーダンスをもち、また M

その課程度が結晶ひずみの影響を受けにくく、むしろ正孔を撤捉しうるトラップ単位がそれにより形成された方が有利で、プロトン服制により好影響を受けることはあっても悪影響を変るおそれはない。

実際のプロトン照射に当たっては、プロトン発生 返としてのシンクロトロン等の加速 電圧を 前記の 7~8 MeV に設定した上で、必要な 昭射量 が得られるように発生 源の能力に応じた時間を掛けて 限射を行なう。この際第2回のエミッタ 電極 膜 23を基板 10の他方の表面 10b 信に被着しない 状態で 昭射をするのが 有利である。 照射後は絶縁 ゲート 形パイポーラトランジスタの特性の 初期変動を 遊けるよう 300 で程度の比較的低温でのアニールを 数時間程度行なうのがよい。

(発明の効果)

以上述べたように本発明においては、 緩形のバイポーラトランジスタのベース領域を構成する一方の導電形の高抵抗領域を一方の側にバイポーラトランジスタのエミッタ領域を構成する高機度の

- 16 -

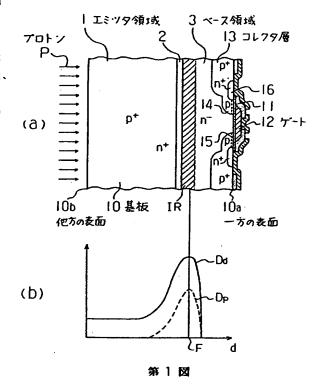
OS形の中容量トランジスタよりはその動作倒被
数が10~20kHz でやや低いが、高耐圧で出力イイとーグンスが格段に低い特長をもつ。従来の絶縁
ゲート形パイポーラトランジスタと比べると、入力インピーダンス値がよりあくかつ長期安定イイボーラトランジスタのオン抵抗を従来より低いて、適常の緩形のパイポーラトランジスタとほぼ同等のオン抵抗を持たせることができる。

4. 図面の簡単な説明

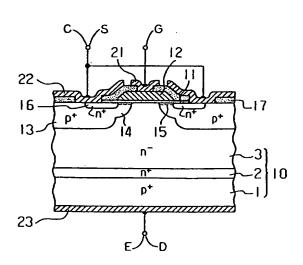
第1図は本発明による絶縁ゲート形パイポーラトランジスタへのプロトン照射の要額を示すその経断面図およびプロトン照射により延抜内に生じる結晶ひずみの分布を示す線図である。第2図は本発明および従来技術における絶縁ゲート形パイポーラトランジスタの構造例を示す縦断面図である。図において、

1 : エミッタ 領域、 2 : バッファ層、 3 : ベース 領域、10 : 絶縁ゲート形パイポーラトランジス

ROLENT L D R



- 19 -



第2図